

2018 年 1 月 9 日

理工系学生のための東アジア短期派遣プログラム ーグローバルマインドを持った人材の育成ー

募集要項

本プログラムは、本学と大学間交流協定を締結している香港の香港科技大学と台湾の国立清華大学および関連施設を訪問します。各大学の研究室訪問や施設見学、学生交流、産業・文化体験を通して、急速に発展を遂げているアジア諸国では現在何が起きているのか、なぜアジア諸国が世界の注目を集めているのかを、現地で五感をフル活用し、その地域に触れることでより理解を深め、グローバルな視野を広げる事を目的とした短期研修プログラムです。

将来、中・長期の留学を考えている、あるいは世界で活躍できる人材になりたいと思っている積極的な学生を募集します。

募集の詳細は下記の通りです。

【実施期間】（予定）

2019 年 2 月 事前オリエンテーション

2019 年 2 月 26 日（火）大阪発 ～ 3 月 2 日（土）大阪着

【研修先】

香港科技大学（香港）

国立清華大学（台湾）

【参加費用】

飛行機代、空港（関空か伊丹）までの交通費、プログラム期間中の宿泊費、空港使用料は大学が支払います。

パスポート取得にかかる費用、食事代、海外旅行保険（本学が指定したものに加入）、現地移動費（電車やバスなどの公共交通機関）、その他の個人費用は参加者個人の負担とします。

【引率】

大阪大学工学研究科国際交流推進センター 教職員 1～2 名

【募集人員】

4 名程度（書類審査を行います）

【応募資格】

- ① 現在、大阪大学工学部あるいは工学研究科に在籍し、来年度以降も大阪大学に在籍する見込みのある正規学生
- ② プログラムの全日程および日本で行われる事前オリエンテーションに参加可能なこと
- ③ 研修参加後も学内の国際交流イベントや本センターの取り組みに積極的にに関わり、学内外の国際化に貢献すること

【申し込み方法】

以下の応募書類をメール添付にて提出のこと。(注意:添付ファイルは4MB 未満にしてください)

- ① 応募用紙(所定の用紙に記入する)
- ② 有効な(残存期間 6 か月以上)パスポートのコピー(名前を記載しているページ)
※更新中・申請中の場合はその旨を連絡すること
- ③ 応募理由書(所定の用紙に記入する)

1. 応募動機(400 字程度)

2. 次のテーマについて述べよ。

急速に発展するアジア諸国の中で日本にはどのような課題があるのか、またそれらを解決するために自身の研究分野を踏まえてどのような課題解決が考えられるか。その課題について、本研修参加から得られると期待される成果は何か。(1000 字程度)

申込期限:2019 年 1 月 16 日(水)15:00 まで

メール送付先:工学研究科 国際交流推進センター

E-mail: asia-program@fsao.eng.osaka-u.ac.jp

※応募用紙を提出してから 2～3 日以内（土日祝を除く）に受領確認メールが届かない場合は、応募が受理されていない可能性がありますので、問い合わせ先までご連絡ください。

【問合せ先】

工学研究科国際交流推進センター 吹田キャンパス バイオテクノロジー国際交流棟 1 階

Email: asia-program@fsao.eng.osaka-u.ac.jp

Tel : 06-6879-4122

【研修スケジュール】(予定) ※変更の可能性があります。

2 月 事前オリエンテーション

2/26 (火) 大阪発、台湾着、国立清華大学訪問
2/27 (水) 国立清華大学訪問
2/28 (木) 台湾→香港 移動、香港科技大学訪問
3/1 (金) 香港科技大学訪問
3/2 (土) 香港発、大阪着